



产品认证证书

证书编号: CQC23001405403

发证日期: 2023 年 09 月 20 日
有效期至: 2028 年 09 月 19 日

委托人名称 及注册地址	Fairchild Semiconductor Pte Ltd 10 Ang Mo Kio Street 65, #03-06/08 Singapore 569059
制造商名称 及注册地址	Fairchild Semiconductor Pte Ltd 10 Ang Mo Kio Street 65, #03-06/08 Singapore 569059
生产企业名称 及生产地址	Liteon Electronics (Thailand) Co Ltd 38/4 Moo 1, Rangsit Ongkarak Road, Bunyeetoh Tanyaburi Patthumthani 12130 ,泰国
产品名称和系列、 规格、型号	光电耦合器 见附件(加强绝缘, 绝缘穿透距离 $\geq 0.4\text{mm}$, 外部爬电距离 $\geq 8.0\text{mm}$, 通过 110°C 热循环测试, 仅适用于海拔 5000 米及以下)
产品标准和技术要求	GB 4943.1-2022
认证模式	产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2022 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC23001405403

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

6N135*M、6N136*M、6N137*M、6N138*M、6N139*M、FOD3120*、FOD3150*、FOD3180*、
FOD3182*、FOD3184*、HCPL2611*M、FOD260L*、HCPL2530*M、HCPL2531*M、HCPL4503*M、
HCPL2630*M、HCPL2631*M、HCPL2730*M、HCPL2731*M (*可以直接是空白或是以下数字和字母
的组合, 意义是:

空白: 表示产品为双列直插式封装形式;

S: 表示产品为表面安装封装形式;

T: 表示产品为宽引线间距封装形式;

TS: 表示产品为表面封装形式;

SD: 表示产品为表面安装封装形式, 卷盘包装;

V: 表示产品已经通过 VDE 认证; SV: 表示产品为表面安装封装形式, 已经通过 VDE 认证;

SDV: 表示产品为表面安装封装形式, 已经通过 VDE 认证, 卷盘包装;

TV: 表示产品为宽引线间距封装形式, 已经通过 VDE 认证;

TSV: 表示产品为表面封装形式 TS, 已经通过 VDE 认证;

TSR2: 表示产品为表面封装形式 TS, 卷盘包装;

TSR2V: 表示产品为表面封装形式 TS, 已经通过 VDE 认证, 卷盘包装。)



中国质量认证中心